

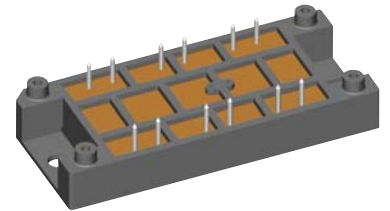
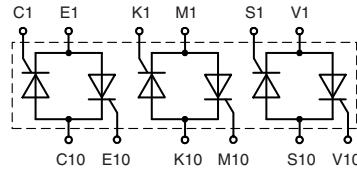
Three Phase AC Controller Modules

$$I_{RMS} = 3 \times 143 \text{ A}$$

$$V_{RRM} = 1200-1600 \text{ V}$$

Preliminary data

V_{RSM}	V_{RRM}	Type
V_{DSM}	V_{DRM}	
V	V	
1200	1200	VWO 140-12io1
1400	1400	VWO 140-14io1
1600	1600	VWO 140-16io1



pin configuration see outlines

Symbol	Conditions	Maximum Ratings
I_{RMS}	$T_C = 85^\circ\text{C}$; 50 - 400 Hz (per phase)	101 A
I_{RMS}	$T_C = 85^\circ\text{C}$; 50 - 400 Hz (per phase) for 10 sec.	143 A
I_{TAVM}	$T_C = 85^\circ\text{C}$; (180° sine)	46 A
I_{TSM}	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$ $V_R = 0$	t = 10 ms (50 Hz), sine 1150 A
		t = 8.3 ms (60 Hz), sine 1240 A
I^2t	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$ $V_R = 0$	t = 10 ms (50 Hz), sine 6610 A ² s
		t = 8.3 ms (60 Hz), sine 6460 A ² s
$(di/dt)_{cr}$	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$ f = 50 Hz, $t_p = 200 \mu\text{s}$ $V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$ $I_G = 0.45 \text{ A}$ non repetitive, $I_T = I_{TAVM}$ $di_G/dt = 0.45 \text{ A}/\mu\text{s}$	150 A/ μs
		500 A/ μs
$(dv/dt)_{cr}$	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$; $V_{DR} = \frac{2}{3} V_{DRM}$ $R_{GK} = \infty$; method 1 (linear voltage rise)	1000 V/ μs
P_{GM}	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$ $I_T = I_{TAVM}$	$t_p = 30 \mu\text{s}$ 10 W
		$t_p = 300 \mu\text{s}$ 5 W
P_{GAVM}		0.5 W
V_{RGM}		10 V
T_{VJ}		-40...+125 °C
T_{VJM}	for 10 sec.	150 °C
T_{stg}		-40...+125 °C
V_{ISOL}	50/60 Hz, RMS $I_{ISOL} \leq 1 \text{ mA}$	t = 1 min 3000 V~
		t = 1 s 3600 V~
M_d	Mounting torque (M5)	2-2.5 Nm.
		18-22 lb.in.
Weight	typ.	80 g

Data according to IEC 60747 refer to a single thyristor unless otherwise stated.

Features

- Thyristor controller for AC (circuit W3C acc. to IEC) for mains frequency
- Package with DCB base plate
- Isolation voltage 3600 V~
- Planar passivated chips
- UL applied

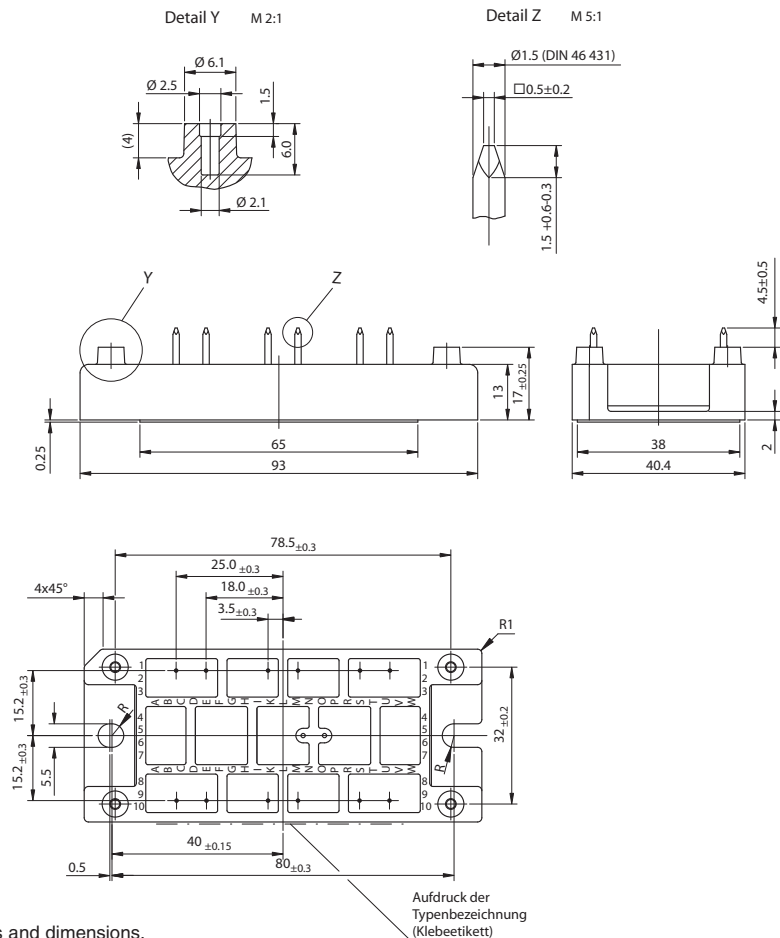
Applications

- Switching and control of three phase AC circuits
- Softstart AC motor controller
- Solid state switches
- Light and temperature control

Advantages

- Easy to mount with two screws
- Space and weight savings
- Improved temperature and power cycling
- High power density

Symbol	Conditions	Characteristic Values	
I_D, I_R	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}; V_R = V_{RRM}; V_D = V_{DRM}$	\leq	5 mA
V_T	$I_T = 140 \text{ A}; T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	\leq	1.5 V
V_{T0}	For power-loss calculations only		0.85 V
r_T			5.2 m Ω
V_{GT}	$V_D = 6 \text{ V}; T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	\leq	1.5 V
	$T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$	\leq	1.6 V
I_{GT}	$V_D = 6 \text{ V}; T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	\leq	100 mA
	$T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$	\leq	200 mA
V_{GD}	$T_{VJ}=125^\circ\text{C}; V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$	\leq	0.2 V
I_{GD}		\leq	5 mA
I_L	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}; t_p = 10 \mu\text{s}$ $I_G = 0.45 \text{ A}; di_G/dt = 0.45 \text{ A}/\mu\text{s}$	\leq	450 mA
I_H	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}; V_D = 6 \text{ V}; R_{GK} = \infty$	\leq	200 mA
t_{gd}	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}; V_D = \frac{1}{2} V_{DRM}$ $I_G = 0.45 \text{ A}; di_G/dt = 0.45 \text{ A}/\mu\text{s}$	\leq	2 μs
t_q	$T_{VJ}=125^\circ\text{C}; I_T = 20 \text{ A}, t_p = 200 \mu\text{s}; di/dt = -10 \text{ A}/\mu\text{s}$ typ. $V_R = 100 \text{ V}; dv/dt = 15 \text{ V}/\mu\text{s}; V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$		150 μs
R_{thJC}	per thyristor; sine 180°el		0.6 K/W
	per module		0.1 K/W
R_{thJK}	per thyristor; sine 180°el		0.7 K/W
	per module		0.117 K/W
d_s	Creeping distance on surface		12.7 mm
d_A	Creepage distance in air		9.4 mm
a	Max. allowable acceleration		50 m/s ²

Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")


IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.

20080828a

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9